



सत्यमेव जयते

भारतीय राजदूतावास, पेरू और बोलिविया
Embajada de la India, Perú & Bolivia
Embassy of India, Peru & Bolivia

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF
MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES



PHD CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY

Virtual Global Summit on FLEXIBLE PACKAGING

23-24 FEBRUARY 2022

La Embajada de la India le invita a usted y a las partes interesadas importantes a asistir a la Cumbre Global VIRTUAL sobre Envase Flexible el 23 y 24 de febrero de 2022, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de PHD (PHDCCI) en asociación con el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), Gobierno de la India.

La Cumbre abordará temas pertinentes de ENVASES FLEXIBLES PREPARADOS PARA EL FUTURO, que abarcan: la última tecnología en extrusión de películas, funcionalidad mejorada con polímeros de nueva generación, la superación de los retos del envasado sostenible, la mejora de la eficiencia de la conversión, el cambio influenciado por Covid en los formatos de envasado y los consumos, la tecnología para la fabricación de bolsas con monomateriales, el reciclaje de plásticos multicapa - retos tecnológicos, los impulsores del crecimiento futuro en el envasado-contexto mundial y el panel de debate sobre los resultados desde la perspectiva de los propietarios de marcas.

La Cumbre Mundial sobre Envases Flexibles ofrecerá la oportunidad de hablar junto con el panel de expertos internacionales y nacionales sobre las últimas tendencias, tecnologías e innovaciones en las materias primas hasta las aplicaciones de uso final. La Cumbre reunirá a empresas de toda la cadena de valor de los envases flexibles, desde las materias primas hasta los minoristas, los proveedores de soluciones, los usuarios, y ofrece un foro dinámico para debatir e intercambiar ideas con compañeros de la industria y clientes potenciales, segmento de usuarios de envases alimentarios, lácteos y farmacéuticos, etc.

La Cumbre Mundial sobre Envases Flexibles contará con la participación de un panel de expertos internacionales y nacionales sobre las últimas tendencias, tecnologías e innovaciones en las materias primas hasta las aplicaciones de uso final. La Cumbre reunirá a empresas de toda la cadena de valor de los envases flexibles, desde las materias primas hasta los minoristas, los proveedores de soluciones y los usuarios, y ofrecerá un foro dinámico para debatir e intercambiar ideas con colegas de la industria y clientes potenciales, el segmento de usuarios de envases alimentarios, lácteos y farmacéuticos, etc. Se espera que a la Cumbre asista un gran número de delegados de la India y de todo el mundo.

Se puede acceder al **programa actualizado** visitando el enlace web: <https://tinyurl.com/2p882vdm> .
Para asistir a esta importante cumbre, regístrese en <http://phdcciglobalsummit.com> .

Para más ayuda, llame al +91 11-49545454 o envíe un correo electrónico a: phdcci@phdcci.in o no dude en ponerse en contacto con el Área Comercial de la Embajada Tel: (+51-1) 460-2289, com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in .

पता / Dirección / Address: Av. Salaverry 3006, San Isidro, Lima 27, Peru

दूरभाष / Tel: (51-1) 460-2289, फैक्स / Fax: (51-1) 461-0374, वेबसाईट / Website: <https://www.eoilima.gov.in/>
ईमेल/correo electrónico/e-mail: hoc.lima@mea.gov.in (चांसरी प्रमुख/Jefe de Cancillería/Head of Chancery),
ecom.lima@mea.gov.in (वाणिज्यिक/comercial/commercial), cons.lima@mea.gov.in (कौंसुली/consular/consular)